

「2023年度 天田財団 助成式典」開催

公益財団法人天田財団（神奈川県伊勢原市、代表理事理事長：伊藤 克英）は、11月25日（土）にAMADA FORUMにて2023年度の助成金採択者に助成金目録を贈呈する「2023年度 天田財団助成式典」を開催しました。

今回採択された助成件数は106件、助成総額は2億6,056万円。1987年創立以来36年間で累計助成件数2,214件、累計助成総額39億7,607万円となり、助成先機関も大学141校、高等専門学校43校、研究機関33機関、学会17学会と多岐にわたっています。

式典には、塑性加工分野・レーザプロセッシング分野の助成を受けた研究者、来賓、財団関係者等149名にご参加いただきました。

冒頭に天田財団 理事長 伊藤より挨拶があり、次に株式会社アマダ 代表取締役社長執行役員 山梨貴昭様、文部科学省 産業連携推進室長 迫田健吉様より来賓のご祝辞をいただきました。

続きまして、創価大学 教授 天田財団 評議員 渡辺一弘による総評後、助成金目録贈呈式を開催。式典にご出席された助成者79名の一人ひとりに理事長の伊藤から助成金目録が贈呈されました。

その後、招待講演として、天田財団が重点研究開発助成をし、本年度、研究成果報告をしていただいた熊本大学 教授 外本和幸様と、大阪大学 教授 佐野智一様よりご講演をいただきました。

そして、会場をAMADA FORUM内の「丹沢」に移し交流会が行われました。

■ 内容

- ・主催者挨拶 天田財団 代表理事理事長 伊藤 克英
- ・来賓祝辞 株式会社アマダ 代表取締役社長執行役員 山梨 貴昭 様
文部科学省 産業連携・地域振興課
産業連携推進室 室長 迫田 健吉 様
- ・助成金目録贈呈式
総評 創価大学 共生創造理工学科 教授 天田財団 評議員 渡辺 一弘
贈呈式 助成対象者104名のうち出席者79名
- ・招待講演会
題目「爆発圧接法を用いた微細多数穴によるチャンネル（ユニポア）構造の創製」
熊本大学 産業ナノマテリアル研究所 教授 外本 和幸 様
題目「析出強化型アルミニウム合金の高強度継手を実現する短パルスレーザ誘起
圧力波支援高速レーザ溶接法の開発」
大阪大学 大学院工学研究科 マテリアル生産科学専攻 教授 佐野 智一 様
- ・交流会（AMADA FORUM内「丹沢」）
来賓祝辞・乾杯 職業訓練法人アマダスクール 理事長 福井 幸弘 様

以上